Datalogger for IoT

https://www.tel.uva.es/

16 ene. 2023

ETSIT UVA

Encargado del proyecto Óscar Martín, Rubén Serrano, Pablo

Villacorta, Andrés Martín

Fechas de inicio y fin del proyecto 22 sept. 2022 - 17 feb. 2023

Progreso 0%
Tarea 90
Recursos 4

El proyecto consiste en el diseño, fabricación, programación y verificación de un Datalogger for IoT

~

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Especificación del proyecto	22/9/22	28/9/22
Estudio sistema	22/9/22	24/9/22
Definición de objetivos	22/9/22	28/9/22
Diseño electrónico y captura esquemática	29/9/22	27/11/22
Búsqueda de componentes PCB0	29/9/22	29/9/22
Búsqueda de componentes PCB1	2/10/22	2/10/22
Búsqueda de componentes PCB2	27/10/22	29/10/22
Búsqueda de componentes PCB3	3/11/22	9/11/22
Creación de nuevos componentes PB0	30/9/22	30/9/22
Creación de nuevos componentes PCB1	3/10/22	3/10/22
Creación de nuevos componentes PCB 2	27/10/22	29/10/22
Creación de nuevos componentes PCB3	3/11/22	9/11/22
Posicionamiento de componentes PCB0	30/9/22	5/10/22
Posicionamiento de componentes PCB1	3/10/22	5/10/22
Posicionamiento de componentes PCB2	30/10/22	10/11/22
Posicionamiento de componentes PCB3	3/11/22	10/11/22
Análisis consumo eléctrico PCB0	18/10/22	19/10/22
Análisis consumo eléctrico PCB1	5/11/22	5/11/22
Análisis consumo eléctrico PCB2	5/11/22	5/11/22
Análisis consumo eléctrico PCB3	27/11/22	27/11/22
Análisis disipación de potencia PCB0	20/10/22	21/10/22
Análisis disipación de potencia PCB1	5/11/22	5/11/22
Análisis disipación de potencia PCB2	6/11/22	12/11/22
Análisis disipación de potencia PCB3	27/11/22	27/11/22
Rutado de conexiones PCB0	6/10/22	11/10/22
Rutado de conexiones PCB1	6/10/22	8/10/22
Rutado de conexiones PCB2	3/11/22	10/11/22
Rutado de conexiones PCB3	11/11/22	27/11/22
Generación de listado de materiales (BOM) PCB0	4/10/22	20/10/22
Generación de listado de materiales (BOM) PCB1	18/10/22	20/10/22
Generación de listado de materiales (BOM) PCB2	11/11/22	11/11/22
Generación de listado de materiales (BOM) PCB3	14/11/22	27/11/22
Documentación esquemático. Control de cambios PCB0	5/10/22	21/10/22
Documentación esquemático. Control de cambios PCB1	12/10/22	5/11/22
Documentación esquemático. Control de cambios PCB2	6/11/22	11/11/22
Documentación esquemático. Control de cambios PCB3	10/11/22	27/11/22
Digago da la placa da airquita integrada	E/10/22	27/14/22
Diseño de la placa de circuito integrado Crossión de buellos de puevos componentos PCRO	5/10/22 5/10/22	27/11/22 13/10/22
Creación de huellas de nuevos componentes PCB0		
Creación de huellas de nuevos componentes PCB1	11/10/22	13/10/22

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Creación de huellas de nuevos componentes PCB2	27/10/22	10/11/22
Creación de huellas de nuevos componentes PCB3	8/11/22	10/11/22
Posicionado de componentes PCB0	6/10/22	6/10/22
Posicionado de componentes PCB1	11/10/22	11/10/22
Posicionado de componentes PCB2	27/10/22	10/11/22
Posicionado de componentes PCB3	8/11/22	10/11/22
Definición de borde y zonas de conectores PCB0	6/10/22	6/10/22
Definición de borde y zonas de conectores PCB1	11/10/22	11/10/22
Definición de borde y zonas de conectores PCB2	27/10/22	29/10/22
Definición de borde y zonas de conectores PCB3	8/11/22	10/11/22
Planos de disipación térmica PCB0	6/10/22	6/10/22
Planos de disipación térmica PCB1	11/10/22	11/10/22
Planos de disipación térmica PCB2	27/10/22	28/10/22
Planos de disipación térmica PCB3	8/11/22	10/11/22
Planos de masa y otros PCB0	6/10/22	6/10/22
Planos de masa y otros PCB1	11/10/22	11/10/22
Planos de masa y otros PCB2	27/10/22	28/10/22
Planos de masa y otros PCB3	8/11/22	10/11/22
Documentación: acotaciones geométricas PCB0	6/10/22	6/10/22
Documentación: acotaciones geométricas PCB1	11/10/22	11/10/22
Documentación: acotaciones geométricas PCB2	27/10/22	28/10/22
Documentación: acotaciones geométricas PCB3	11/11/22	12/11/22
Rutado de conexiones PCB0	7/10/22	13/10/22
Rutado de conexiones PCB1	11/10/22	14/10/22
Rutado de conexiones PCB2	27/10/22	10/11/22
Rutado de conexiones PCB3	13/11/22	24/11/22
Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB0	7/10/22	8/10/22
Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB1	11/10/22	11/10/22
Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB2	11/11/22	12/11/22
Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB3	25/11/22	25/11/22
Generación de ficheros para el fabricante (gerber) PCB0	14/10/22	15/10/22
Generación de ficheros para el fabricante (gerber) PCB1	12/10/22	12/10/22
Generación de ficheros para el fabricante (gerber) PCB2	13/11/22	14/11/22
Generación de ficheros para el fabricante (gerber) PCB3	26/11/22	27/11/22
Fabricación de la placa de circuito impreso	30/11/22	23/12/22
Envío al fabricante	30/11/22	7/12/22
Recepción y revisión	8/12/22	9/12/22
Montaje de componentes	10/12/22	23/12/22
Realización Firmware. Simulación y depuración	29/11/22	16/2/23

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Control de elementos hardware: drivers	29/11/22	5/12/22
Verificación	2/12/22	5/12/22
Programa principal. Especificaciones	2/12/22	16/1/23
Documentación firmware. Control de cambios	2/1/23	16/2/23
Verificación hardware	6/12/22	16/1/23
Verificación inicial	6/12/22	6/12/22
Verificación firmware	16/12/22	19/12/22
Resolución de problemas	20/12/22	16/1/23
Análisis de prestaciones	7/12/22	17/12/22
Montaje final. Piezas mecánicas	18/12/22	24/12/22
Documentación	23/9/22	27/1/23
Realización informe	23/9/22	27/1/23

Recursos

Nombre	Función
Óscar Martín	Encargado del proyecto
Rubén Serrano	Encargado del proyecto
Pablo Villacorta	Encargado del proyecto
Andrés Martín	Encargado del proyecto

Diagrama de Gantt

Generación de listado de materiales (BOM) PCB3 Documentación esquemático. Control de cambios PCBI 10/11/22 Definición de borde y zonas de conectores PCB3 8/11/22 Documentación: serigrafía. Control de cambios PCB0 Realización Firmware. Simulación y depuración Montaje final. Piezas mecár

